

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В ПРОЦЕССЕ ВЫПЕЧКИ У ББА

В. А. ТАРАНОВ, В. И. ДУШПИКО, А. Р. КУЛЬПИДРА

Для расчета тепловых потоков, воспринимаемых поверхностью теста-хлеба при его выпечке на пан был использован метод электронной датки.

Исследование послойного изменения эффективных коэффициентов теплопроводности $\lambda_{\text{эфф}}$ при выпечке теста-хлеба произошло с помощью решения обратной задачи на интеграторе ЭНИП-3/66 с сечочной RC моделью, выполненной из магазинов сопротивления R-33, моделирующих $\lambda_{\text{эфф}}$ в набора емкостей типа МЛГ, моделирующих объемную теплоемкость γ [1]. Зная $\lambda_{\text{эфф}}$ можно рассчитать тепловые потоки, идущие на нагрев материала при его микротермической обработке.

Тепловой поток моделируется эквивалентным током в молде, связь между которыми следующая

$$q = \frac{\gamma \cdot \lambda \cdot R \cdot t_{\max}}{U}, \quad (1)$$

где γ - величина тока в молде;

λ - коэффициент теплопроводности материала;

R - сопротивление на единицу длины молда;

t_{\max} - максимальная разность температур в процессе тепловой

оработка материала;

U - напряжение питания модели [2] .

Тепловые потоки, идущие на нагрев теста-хлеба при его выпечке определялись по формуле (1). Величины токов для заданных моментов времени рассчитывались по формуле

$$J = \frac{(\varphi_0 - \varphi_1) U}{R_1}, \quad (2)$$

где φ_0 и φ_1 - потенциалы в относительных единицах на границе модели и в первом узле,

R_1 - сопротивление между границей и первым узлом модели.

Зная убыль веса теста-хлеба в процессе выпечки и удельную теплоту парообразования, рассчитывались тепловые потоки, идущие на испарение в заданные промежутки времени, после чего определялся общий тепловой поток.

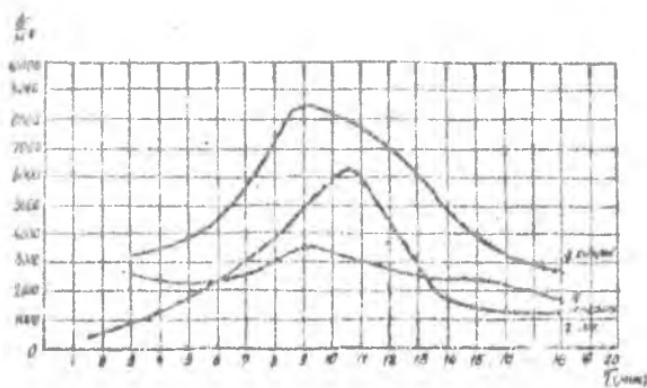


Рис. I

Полученные результаты представлены на рис. I. Приведенная методика определения $\chi_{\text{эфф}}$ и суммарных тепловых потоков может быть применена при разработке технологии выпечки.

Л И Т Е Р А Т У Р А

- I. Дущенко В.М., Грапон В.А., Буляндров А.Ф., Методика исследования кинетики коэффициента теплопроводности теста-хлеба и

арцимович Финогенов, Ю.Б. "Математическое моделирование потенциальных полей", изд. Ин-та математики АН УССР, К., 1972.

2. Тарасюк А.Г., Моделирование нестационарных полей на интеграторе СИІП, изд. Ин-та математики АН УССР, 1970.